

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無訛,其申請資料如下、:

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this or office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申 請 日: 西元<u>2003 年 04 月 25</u>日 Application Date

申 請 案 號: 092206590 Application No.

申 請 人:鴻海精密工業股份有限公司 Applicant(s)

> 局 Director General



發文日期: 西元 2003 年 6 月 24 日

Issue Date

發文字號: 09220620040 Serial No.

ඉව ්ඉව ඉව ඉව ඉව ඉව ඉව ඉව ඉව ඉව ඉව

申請日期: 92、4、25 IPC分類 申請案號: 92206590

(以上各榻 	周由本局填	新型專利說明	書
	中文	散熱器	
新型名稱	英 文	Heat Sink	
	姓 名(中文)	1. 李學坤 2. 魯翠軍	
<u>-</u>	(英文)	.Hsieh-Kun Lee C.Chun-Jun Lu	
創作人 (共2人)		. 中華民國 ROC 2. 中國 PRC	
	(中文)	. 台北縣土城市自由街2號 . 深圳市寶安區龍華鎮油松第十工業區東	
		2, Tzu Yu Street, Tu-Cheng City, Taipe 2, Dong Huan 2nd Road, You-Song Ter Town, Bao-An District, Shenzhen Cit	ei Hsien,Taiwan,ROC nth Industrial Park, Long-Hua tv. PRC
	姓 名 (中文)	何海相出工兼股份有限公司	
	(英文)	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD).
= (中華民國 ROC	
ベエノく ノート	中文)		向贵局申請者相同)
(; (;	住居所 1. 營業所) 英 文)	2,Tzu Yu Street,Tu-Cheng City,Taipei	i Hsien, Taiwan, ROC
ĺ	代表人 1.	郭台。銘	
1	代表人 英文)	ai-Ming Gou	

四、中文創作摘要 (創作名稱:散熱器)

一種散熱器係由一基座及複數直立於基座上之散熱體組成。每一散熱體概呈直立"L"狀之中空狀散熱體,係由一金屬薄片卷折而成,其一端緣延伸有一接合部;該接合部形成有一頸部及一接合面,且該接合面與該基座相連接,使得該等散熱體與基座形成一整體。

五、(一)、本案指定代表圖為:第 三 圖

(二)、本代表圖之元件代表符號簡單說明:

散熱器10基座12散熱體14中空部16c

接合面 18a 頸部 18b

英文創作摘要 (創作名稱: Heat Sink)

A heat sink of the present invention includes a base and a plurality of heat dissipating bodies extending upright from the base. Each body is an L-shaped hollow column and is integrally made from a piece of metal sheet. An end of each body extends to form a joint section. The joint section has a neck and a contact face. The contact face securely contacts the base, so that each body is integrated with the base.





一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第一百零五條準用 第二十四條第一項優先權
		•	尔一一口际另一块使尤惟
		<i>L</i> -	
		無	
二、□主張專利法第一百	零五條準用第二十	-五條之一第一項/	優先權:
申請案號:		無	
日期:			
三、主張本案係符合專利	法第九十八條第一	·項□第一款但書:	或□第二款但書規定之期間
日期:			
			· -
			·
	ć		
	i		

五、創作說明(1)

【新型所屬之技術領域】

本創作係關於一種散熱器,尤指一種散熱面積大且能有效冷卻電子元件之散熱器。

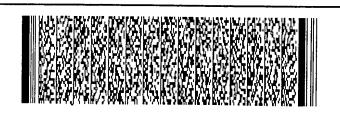
【先前技術】

伴隨著電子產業之迅速發展,電子元件運行頻率及速度亦在不斷提昇,電子元件每單位體積所產生之熱量隨之增高。故,需對電子元件進行散熱,使溫度控制在電子元件能正常工作之溫度範圍內。

為此業界人士設計出多種散裝置,設置的話話,對應一個的問題,以進行散熱。通常的說式,與實際的一個的問題,以此一個的問題,以此一個的問題,以此一個的問題,以及問題,以及問題,以及問題,以對該導熱體所吸收之熱量進一步快速數。

如第一圖所示,係日本專利公開第2002-124610號所揭露之一種散熱器30,包括一基座36及複數柱狀散熱體32。該基座36係一金屬導熱體,貼合於發熱元件;該等金屬散熱體32一末端皆形成有一接合部34,該接合部34可通過焊接等方式結合於該基座36上,從而組成一散熱器30。散熱器30固然可對發熱元件進行散熱,惟,由於該等散熱體32為實心體,僅其外表面作為散熱面,故在一定體積下,其散熱面積及散熱速度有待繼續增加,以使散熱裝置之散熱





五、創作說明 (2)

效果進一步提高。

如第二圖所示,係台灣專利公告第319406號所揭露之一種散熱器40,包括一基座48及複數中空柱狀散熱銷42。該基座48上開設有複數與散熱銷42相配合之凹孔46,該等散熱銷42可插設於該等凹孔46中,組成一散熱器40。因該等散熱銷42為中空柱狀體,其內表面亦為一散熱面,故與第一圖所示之散熱器30相較,在相同體積下,其散熱面積增加量為複數個內表面之加合。

從此在相同體積及相同材料條件下,散熱器40與散熱器30相較,其散熱面積明顯增加,散熱效率亦隨之提高。惟,該中空柱狀散熱銷42係鋁擠等方式形成,從而使散熱銷42之壁部42C厚度變得一定薄度時,其所需之模具等之要求隨之提昇,故使其成本亦提高;且因該散熱銷42係插設於基座48內,故其中空部42a未貫通,該中空部42a中之熱空氣不易被所強加之氣流帶走,其內表面與空氣之換熱速度較慢,嚴重影響散熱速度,未能充分利用內表面進行散熱。

因此,如何提供一種在相同體積下其散熱面積之增加充分並且能充分利用,在相同材料條件下其散熱速度快並且散熱效率高之散熱器,即為本創作所欲解決之課題。

【內容】

本創作之目的在於提供一種在相同體積、材料條件下散熱面積大,能快速有效散熱之散熱器。

本創作之散熱器包括一基座及複數散熱體。每一散熱





五、創作說明 (3)

體由一金屬薄片卷折成一中空體,該等散熱體接合於該基壓表面上,使得該等散熱體與基座形成一整體。

本創作相比先前技術具有如下優點:本創作散熱器之每一散熱體由一金屬薄片卷折形成,故該每一散熱體橫斷面之內外半徑差較小,其在相同體積下所增加之散熱面積較充分,且其呈貫通之中空狀,提高通風效果,使得所增加之內表面散熱效率與外表面相當,充分利用其增加之散熱面積。

【實施方式】

請參閱第三圖及第四圖,本創作之散熱器10可裝設於發熱電子元件(圖未示)表面,以進行散熱。該散熱器10包括:一基座12及複數直立設置於基座12表面上之散熱體14。該基座12為一平板狀之金屬板體,可貼合於電子元件表面。該等散熱體14呈直立"L"字形之中空狀體,具有一中空狀散熱本體16及一自該散熱本體16一端延伸出之接續等18。該接合部18月有一頸部18b及一自該頸部18b繼續等折延伸之水平接合面18日。該接合面18日通錫膏焊接或壓合等方式,緊密接合於該基座12上,使得該等散熱體14與該基座12形成一整體。

每一散熱體14均係由一金屬薄片卷折而成,該薄片一端緣之中央延伸出一凸緣。沿薄片之軸線方向卷折,使得其左右兩側緣相結合至略一條線,形成一中空狀散熱本體16,從而形成一內表面16a、一外表面16b及一中空部16c。因散熱本體16由較薄之薄片卷折形成,其內表面16a與





五、創作說明 (4)

外表面16b之表面積相差較小,較該先前技術所述之散熱器30、40,本創作散熱器10之散熱體14於相同體積下其散熱面積之增加足夠充分。同時該薄片之凸緣卷折形成該接合部18,該接合部18之部分彎折形成水平接合面18a,該水平接合面18a之面積較該散熱本體16之橫斷面積要大,歧利於快速傳熱;該接合部18與散熱本體16連接之部分形成頸部18b,使得該散熱本體16之中空部16c形成可通風之貫穿通道。

可理解地,因該散熱本體16係由金屬薄片卷折形成,故可對薄片卷折程度進行控制,即可將該金屬薄片卷折成圓柱狀、方柱狀或"C"柱狀等各種形狀體。

該接合面18a通過錫膏焊接或壓合等方式緊貼於基座12上,使得該等散熱體14與基座12組成一整體,可進一步於該等散熱體14上端配用風扇(圖未示),往下吹風強加氣流,以該中空狀散熱本體16之內表面16a、外表面16b及該接合面18a同時冷卻,使得其散熱更有效、快速。

綜上所述,本創作符合新型專利要件,爰依法提出專利申請。惟,以上所述者僅為本創作之較佳實施例,舉凡熟悉本案技藝之人士,在爰依本創作精神所作之等效修飾或變化,皆應涵蓋於以下之申請專利範圍內。





圖式簡單說明

【圖式簡單說明】

第一圖係習知散熱器之立體圖。

第二圖係另一習知散熱器之立體圖。

第三圖係本創作散熱器之立體組裝圖。

第四圖係本創作散熱器單一散熱體之立體圖。

【元件符號說明】

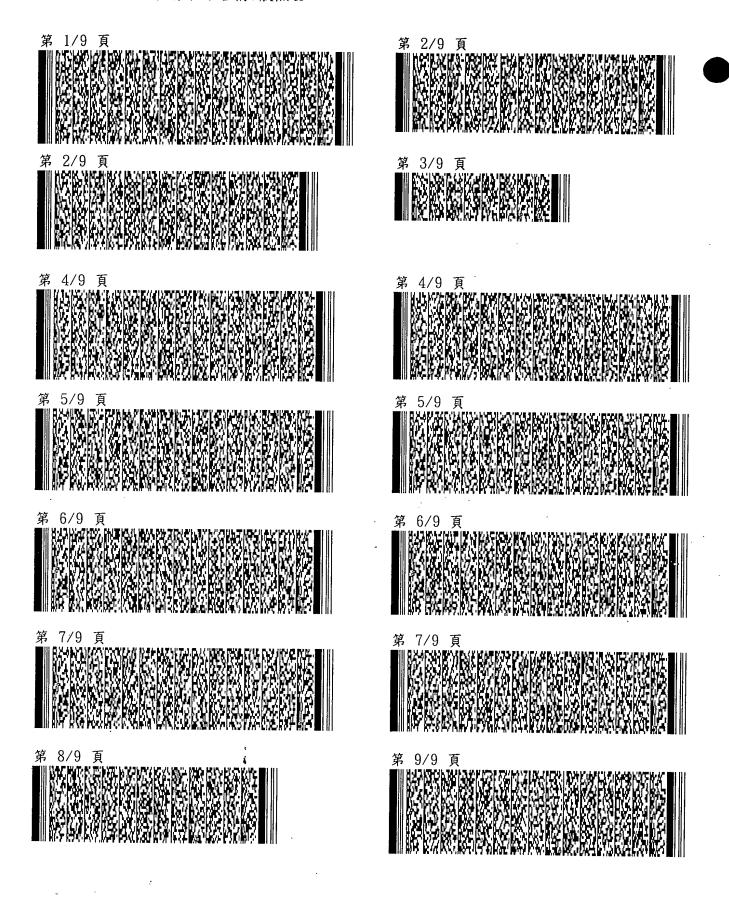
散	熱 器	1 0	基 座	12
散	熱 體	1 4	散熱本體	16
內	表面	16a	外表面	16b
中	空部	16c	接合部	18
接	合 面	18a	頸 部	18b

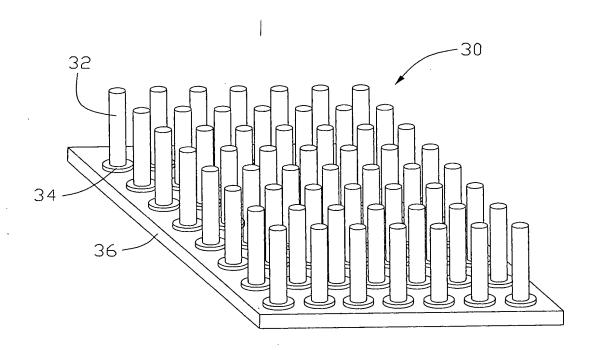


六、申請專利範圍

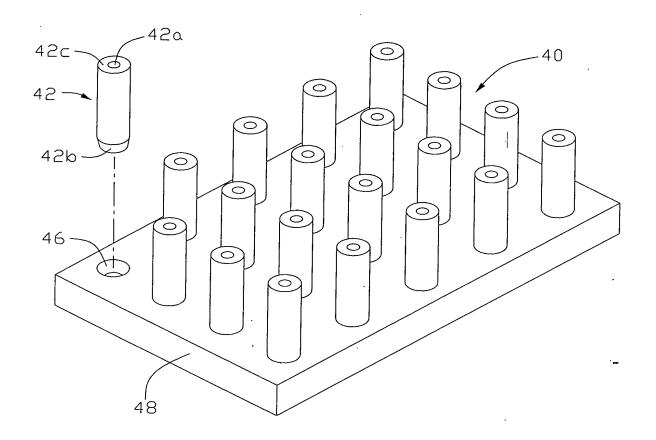
- 1. 一種散熱器,包括:
 - 一基座;及
 - 複數散熱體,該等散熱體接合於該基座上,每一散熱體係由一金屬薄片卷折而成之一中空體。
- 2. 如申請專利範圍第1項所述之散熱器,其中該等散熱體 呈直立"L"狀。
- 3. 如申請專利範圍第1或2項所述之散熱器,其中每一散熱體具有一散熱本體及至少一接合部。
- 4. 如申請專利範圍第3項所述之散熱器,其中該接合部形成一頸部。
- 5. 如申請專利範圍第4項所述之散熱器,其中該接合部具有一水平接合面,該水平接合面可貼合於該基座上。
- 6. 如申請專利範圍第3項所述之散熱器,其中該散熱本體呈中空柱狀。
- 7. 如申請專利範圍第6項所述之散熱器,其中該散熱本體 形成有一內表面及一外表面,該內表面及外表面均可 作為散熱面。
- 8. 如申請專利範圍第1項所述之散熱器,其中該等散熱體上端配用散熱風扇往基座表面吹風強加氣流。



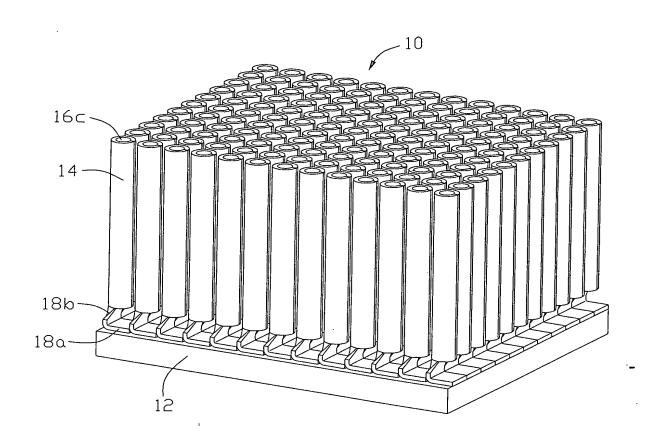




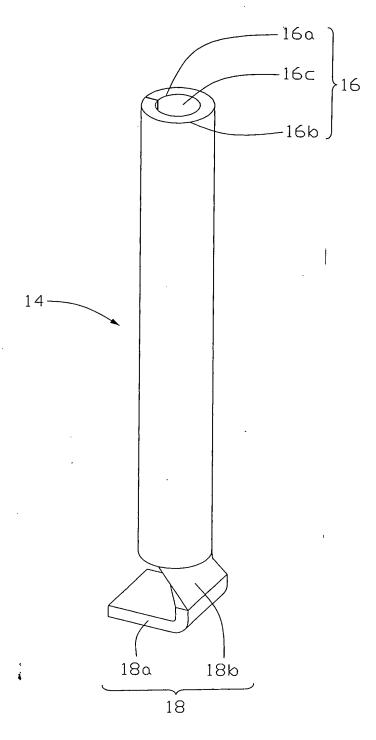
第一圖



第二圖



第三圖



第四圖